(Di)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭61-14166

@Int.Ci.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986) 1月22日

C 04 B 35/18

7412-4G

客査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

**公発明の名称** ムライト 焼結体およびその製造方法

②特 顧 昭59-132786

❷出 願 昭59(1984)6月27日

砂発 明 者 吉 田 勇の出 顕 人 京セラ株式会社

国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

京 セ ラ 株 式 会 社 . 京都市山科区東野北井ノ上町 5番地の22

3代理人 弁理士 西教 圭一郎 外2名

明柳春

1、発明の名称

ムライト焼結体およびその製造方法 2、特許請求の範囲

(1)アルミナ(A & 10 1)およびシリカ(SiO 1)の合量が90.0~97.0 重量劣と、焼結助剤3.0~10.0 重量劣とを含み、この焼結助剤は、少なくとも酸化マンガン(M 10 2)およびナタニア(TiO 1)を含むことを特徴とするムライト焼給体。(2)前配アルミナ(A & 2O 1)とシリカ(SiO 1)との瓜量比が60:40万至75:25の範囲であることを特徴とする特許歳次の範囲第1項配載のムライト焼給体。

(8)前記焼結体のα線放射量が 0.2 dph/cm²以下であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のムライト焼結体。

(4)出発原料として人工的に合成されたアルミナ (ARIO:)およびシリカ(SiO:)粉末に、少なく とも酸化マンガン(MnO:)およびチタニア(TiO:)を含む焼結助剤を添加して焼成するようにした ことを特徴とするムライト焼結体の製造方法。 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、大観視系積回路(略称LSI)などの 半導体素子を実要するための半導体素子パッケー 少用器板および多層配線基板に用いるムライト能 額体およびその製造方法に関する。

從未技術

世来、LSIなどの半導体素子パッケージ用書板および多層配線基板にはアルミナが広く用いられている。しかしながら、半導体素子の大型化にともないアルミナの微塵張係数(70~75×10・/ で)とシリコンの微塵張係数(35×10・/ で)との間に大きな差があることにより半導体素子と回路基板との独合部に大きな熱応力が発生するという個態が生じていた。このために、半導体素子の大きをが制限され、また大型の素子は基板に直接突接できないという欠点がある。

そこで熱膨張係敷が比較的シリコンに近いムラ イト盤結体を回路碁般に用いることが考えられて

特開昭61-14166(2)

いる。しかしなから、ムライトには役米出発原料としてカオリンなどの粘土鉱物が用いられており、高いの線放射量を示す。の線放射量の多いムライト版結体は半導体素子パッケージ用の器板として、半導体ノモリーに製励作を起こさせるという大きな欠点がある。特に高密度集積の半導体素子の場合、少量のの線が素子にあたることにより高い確立で製動作を生じるようになる。

発明が解決しようとする問題点

本発明者は上記の現状に鑑み鋭意研究の結果、出発原料としてカオリンなどの粘土軟物を用いたることなく、出発原料として人工的に合成されたアルミナ(A R 2 O 1)およびシリカ(SiO 1)を含まれた用い、この適当な組成量に対して少なくとも酸化マンガン(M n O 1)およびチクニア(TiO 1)を含むた動物の適当量を添加し、これを一度で焼成することにより、無際張係数がシリコンに近い級を含えるイト焼結体が得られ、かつこのムライト焼結体は自線放射量が若しく低いことを知見した。

発明の目的

10.0 思盘光となるようにしてもよい。

また、本党明においては出発原料としてカオリンなどの拡土鉱物を用いることなく人工的に含成されたアルミナ(ARIOI)およびシリカ(SiOI)粉末に、少なくとも酸化マンガン(MnOI)およびナクニア(TiOI)を含む焼結助剤を添加し、これを仮旋などの前処理を行なうことなく一度で焼成するようにしたムタイト焼結体の製造方法が提供される。焼結助剤として、前配2種以外にクロミア(CriOI)、酸化鉄(FeiOI)または酸化コバルト(CoO)から選ばれる1種以上を添加するようにしてもよい。

以下本発明を詳述する。第1回に一般に市収を いれているムライト焼結体のα線放射量を固路基板 用のアルミナ焼成体と比較して示す。この図より 明らかなように、ムライトは回路基板用のアルミ ナに比べ非常に高いα線放射量を示していること が理解される。

第2回は一般的にムライト焼箭体を製造するために用いられる出発原料ので雑放射量を扱わした

本発明は熱酵張係数がシリコンに近く、 軟密質であって、かっな線放射量が O 。 2 dph/cn<sup>1</sup>以下のムライト税箱体およびその製造方法を提供することを目的とする。

町鹿点を解決するための手段

本発明によれば人工的に合成されたアルミナ(A & z O z )およびシリカ(SiO z)の合盤が90.0~97.0 重量%と、 焼粕助剤3.0~10.0 重量%とを含み、この焼粕助剤は、少なくとも酸化マンガン(M a O z)およびチタニア(TiO z)を含むムライト焼粕体が提供される。

好ましい突進例では前記アルミナ(A & 2 O 3)とシリカ(SiO 2)との重量比が 6 0:4 0 乃至 7 5:2 5 の範囲であるムライト焼箱体が提供される。本発明においては熱酵蛋係数がシリコンに近く 緻密質であって、かつ 4 級放射量が 0・2 dph/cm²以下のムライト焼箱体が提供される。なお焼粒助剤として前記 2 種以外に クロミア(C r 2 O 3)、 酸化 (F c 2 O 3)または酸化コバルト(C 0 O )から選ばれる 1 種以上を含めてそれらの合量が 3・0 ~

もので、カオリンなどの粘土鉱物が高いα線放射 量を示していることが理解される。これは粘土鉱 動、特に地徴性の粘土鉱物中にはその生成過程に おいて多くのウラン。トリウムが吸着されている ためである。これに比べ從未より回路基板用に使 用されているアルミナ(AR2〇2)およびシリガ( SiOz)粉体は非常に低いの線放射量を示してい これらの事実より、粘土鉱物を用いること なぐ、ムタイトの観響な焼結体を得ることを目的 に研究をすすめ有効な機能助剤を見出した。アル ミナ(AR:〇:)とシリカ(Si〇:)のみではムライ トを焼結させることできず、焼結助剤として少な くとも酸化マンガン (M nO z)およびチタニア (Ti O a) e 含 t 焼 結 助 剤 を 合量 が 3 . 0 ~ 1 0 . 0 重量 %になるように添加することにより、比較的低い 妊成温度で数密なムライト焼箱体が得られる。 こ れはこれらの酸化物をアルミナ(AL:〇:)および ·シリカ(SiOz)に番加することにより、アルミナ (A & i O i)の敵点が下がり、ムライトの生成およ び焼箱が比較的低温で行なわれるためであると思

特開昭61- 14166(3)

われる。したがつてこの焼結助剤の添加量が3.0 重量光未満では数密な焼結体が得られない。また、この添加量が10.0 重量光を超えると焼結体中のムライト結晶の含有量が減少し、結晶粒界に多量の散相が生じ抗折強度が劣化する。

実 触 例

2 10 1) およびシリカ(SiO 1) の含有量を算出し、これに市販の低ソープアルミナ および種石粉を加えて、必要なアルミナとシリカ比率にあわせた。これに前配と関係の焼結助剤を加えたものをアルミナポット中で粉砕・混合した。 得られたスラリーを電気乾燥器で乾燥し、 5 重量 %のパラフィンファクスを四塩化炭素に溶解して加え、 乾燥 後 4 0 ノッシュを通した。この粉末を 1 t/cm²の圧力で成形し、 1 4 5 0 ℃~ 1 8 0 0 ℃の範囲の温度で 3 時間大気中で焼皮し、 第 1 表に示す試料 8 および 9 を得た。

初られた試料 1 ~ 1 7 について吸水率をアルキノデス法により、 無難張係数を 模型押し枠式無難張係数を模型押し枠式無難張係数型定機により、また α カウント (α 線放射量) をガスフロー比例計数管方式による α 線検出機により 初定した。 これらの 結果を 第 1 表に示した。 尚試料 1 ~ 9 のものは全て A 2 \*O \*: SiO \*\* = 7 0:3 0 の組成化である。

(以下余白)

平均粒径 2 μm の市販の低ソーグアルミナ、平 均粒径1:5 μ eの租石粉と、試票1 駅の少なくと も酸化マンガン(MnOz)およびチクニア(TiOz) を含むその他クロミア(CrzOs)、酸化鉄(FesO a)または酸化コパルト(CoO) から遊ばれる2種 以上も原料とする焼粕助剤とも使用し、焼粕体が 第1 表に示すは料1~7。10~17の組成範囲 も有するように軒並し、これをアルミナ製の混合 ポット中に入れ、アルミナポールと共にメタノー ル中で48時間混合粉砕した。 得られたスラリー を電気乾燥器で70℃を10時間保つて乾燥し、 5 最量%のパラフィンワックスを四塩化炭素に終 解して加え、乾燥後40ソッシュを造した。この 粉末を1 t/cm2の圧力で成形し、1 4 5 0 ℃~ 1 650℃の範囲の程度で3時間大気中で能成し、 第1 表に示すは料1~7。10~17を得た。

一方、 試料 8 および 9 については上記 原料に加えて市販のカオリン (粉砕品)を全量の 1 0 重量 8 および 3 0 重量 8 を添加したものとを出発原料として用いた。カオリンの分析値よりアルミナ (A

战料	A & . O ,	SiO.	焼き	自助利	烧成温度	吸水率	島野張保敦	a 保放射量·	情考
			Total	烧結助剂組成	, ,		(×10-7/C;		
<b>4</b> 4	(重量%)	(重量%)	(重量%)	および組成比	(0)	(%)	25~400℃)	(dph/ce <sup>1</sup> )	
* 1		80	0.0	-	1650	8.0	-	-	数据化せず
* 2		29,55	1.5	Mm0,:Ti0,:Fe,0, =80:20:20	1650	1,5	<b>  -</b> .	-	教密化せず
8	67.90	29, 10	3.0	•	1850	0.0	. 42.8	0.07	<b>穀密</b> 質
4	86.85	28.65	4.5	.#	1800	0.0	43.5	0.06	*
5		28.20	8.0		1550	0,0	44.7	. 0,07	* .
6	64, 40	27.60	8.0		1500	0.0	44.2	0.07	*
* 7	1	28,40	12.0		1450	0.0	-	-	強度劣化
*. 8	1 '	23.95	4.5	,	1500	0.0	45.3	0.58	最密質、カオリン10%添加(往1)
*. 9	56,05	14.55	4.5		1450	0.0	45.9	1.17.	〃 、カオリン30%添加(住2)
*10		42.30	8.0	. ,	1650	3.8	-	'-	数徴化せず
11	-	37.60	8.0		1650	0.0	40,8	0.07	數密質
12		32.90	6.0	,	1600	0.0	42.0	0.06	
13		23.50	6.0		1500	0.0	48.9	0.07	•
	75.20	18.80	6.0		1500	0.0	54.3	0.08	

15:15:15:5 ンの分析位よりAL=0:Si0:か70:30となるようにAL=0:Si0:を部加した。舞合量が100%も \* 印の試料は本発明の範囲外のものである。 (注1,2)カオリ 越えるのはカオリンの処皮による重量変化と不純強のためである

1450

1500

1550

0.0

0.0

0.0

59.1

44.1

節 1 表から理解されるように、 焼 結 助剤の 路 加 量が3.0重量光未満の钛料1および2のものは 充分に最苦化した焼結体が得られず、焼精助剤の 添加量が10重量劣を超える試料でのものは充分 な強度が得られなかつた。また出発原料にカオリ ンも10重量光添加したは料8、30重量光添加 した試料3のものはαカゲント(α線放射量)が0。 2 dph/am²を超えて若しく増大していることが理 所される。さらにアルミナ(A R 10 1)とシリカ (SiOz)との重量比が60/40米前の試料10 のものは充分に鉄密化した焼箱体が得られず、重 量比が 7 5 / 2 5 を超える試料 1 4 および 1 5 の ものは熟節張係数か5 4 . 3 × 1 0 つ/℃ 以上と 大きくなり過ぎシリコンの熱膨張係数 (35×1 0 ッ/で)からその益が大きくなる。

8.0

6.0

6.0

MnO.:TiCa

=70:30 Mn0::Ti0::Cr.0:

:Fo.0.:Co0=50:

14.10

28.20

28. 20

\*14 75.20

\* 15 79.90

17 65.80

65.80

これに対し本発明の範囲内である試料3~6、 11-13、16および17は何れも熱節張係数 が48.9×10 7/℃ 以下とシリコンの無膨張 との意が小さくなりかつ報告なムライト焼粕 体であり、αカウント(α銀放射量)も0.08 dph /cm\*以下と充分な値を示してい

0.06

0.07

0.08

## 4、 図面の簡単な説明

第1図は一数に市販されているムライト焼箱体 の α 線 放 射 気 を 回 路 苗 板 用 の ア ル ミ ナ 統 箱 体 と 比 獣したグラフ、 哲で 図は一般的にムライト 焼箱体 造するために用いられる出発原料の日蘇放射 量を示すグラフである。

